

## ● “汉芯一号”在沪问世 ●

发布日期: [2003. 2. 27]

文章以 [ [大字](#) [中字](#) [小字](#) ] 阅读

作者: 凡军

出自: 新华网 2003年2月27日



2月26日,“汉芯一号”总体设计师陈进在展示DSP芯片。当日,由上海交通大学芯片与系统研究中心设计的国内首个具有自主知识产权、达到国际先进水平的0.18微米DSP芯片“汉芯一号”研制成功。“汉芯一号”同时具有32位运算处理内核,达到每秒2亿次指令以上,具备高速、低功耗等特点。将广泛应用于信息家电、音频处理及军事等领域。



2月26日,研究人员正在对“汉芯一号”进行测试。

新华社记者 凡军摄

来源: 新华网 2003年2月27日

[ [关闭窗口](#) [打印文本](#) ]

相关主题:

[我国抗糖尿病新药研究获突破](#)[美国科学院院刊发表上海药物所最新科研进展](#)[我国科学家揭示环孢菌素A药理作用新机制](#)[上海硅酸盐所半导体纳米管设计和可控制备研究取得重要进展](#)[上海科学家“绘出”艾滋病关键酶结构](#)[中科院科学家绘出宇宙最精确“像”](#)[上海九院周围神经损伤的修复研究获突破性进展](#)[中科院上海应物所100MeV电子直线加速器顺利调试出束](#)[中科院上海生命科学院三人获王宽诚博士后工作奖励基金](#)[上海天文台25米望远镜参加“惠更斯”卫星的VLBI观测](#)